

Judul:

Analisis Mechanical-Buckling dan Thermal-Buckling pada Pelat Functionally Graded Material dengan Elemen Triangular dan Quadrilateral Berdasarkan Free Formulation = Mechanical-Buckling and Thermal-Buckling Analysis of Functionally Graded Material Plate Using Triangular and Quadrilateral Element Based on Free Formulation

Pengarang/Penulis:

Syaiful Rachman, author

Subjek:

Mechanical chemistry; Thermal conductivity--Data processing

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)